

Lötpaste WINDOT B-005-NP303 T6



Produktbeschreibung

GENMA SMD Lötpaste – unsere Jet Dispenser-Lötpaste winDot hat eine exzellente Performance. Bei hoher Geschwindigkeit lassen sich kontinuierlich gleichmäßige Punkte jetten. Punkt Durchmesser von bis zu 200µm sind möglich. Auch bei kleinen Punktdurchmessern sind die Lötstellen hervorragend ausgebildet. Das Ergebnis sind optisch ansprechende Lötstellen, die von klaren Flussmittelrückständen umschlossen werden. Nach dem Löten ist keine Reinigung notwendig. Die Lötpaste muss unter Schutzgas gelötet werden.

Technische Eigenschaften

	Spezifischer Wert	Testmethode
Legierung (wt %)	Sn 96,5 / Ag 3,0 / Cu 0,5 / SAC305	
Schmelzbereich (°C)	217 - 219	IEC61189-11

Konformität

Konform mit RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und Anhang 2015/863/EU

Enthält keine Stoffe über dem Grenzwert (0,1%) gemäß REACH Verordnung EG Nr. 1907/2006 (SVHC-Liste - Stand 05.03.2021)